

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-006

东芯半导体股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现营业收入 63,700 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 10,641.18 万元左右，同比增加 20.06%左右。

2、2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润预计-19,500.00 万元到-15,500.00 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 11,124.97 万元至 15,124.97 万元，亏损收窄 36.33%到 49.39%。

3、2024 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计-22,500.00 万元到-18,500.00 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 10,169.17 万元至 14,169.17 万元，亏损收窄 31.13%到 43.37%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）营业收入：53,058.82 万元；利润总额：-35,167.43 万元；归属于母公司所有者的净利润：-30,624.97 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-32,669.17 万元。

（二）每股收益：-0.69 元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2024 年，伴随着公司下游应用如网络通信、消费电子等市场的逐步回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应用和头部客户，并逐步向汽车电子领域不断拓展。报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长，营业收入较上年同期增长 20.06%左右，且各季度营业收入均实现环比增长。同时公司持续优化产品结构和市场策略，提升运营效率，降低产品成本，报告期内毛利率与上年同期相比有所提升。

2、2024 年公司继续保持高水平研发投入，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域布局。公司持续加强 SLC NAND FLASH 技术优势，积极推进存储产品的升级迭代。公司继续推动国产化制程升级，缩小与国外厂商产品制程差距，报告期内 1xnm 闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。为丰富产业布局，公司开展 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计，目前项目进展顺利。基于上述研发投入，报告期内公司研发费用同比增加。

3、2024 年受市场周期及行业竞争激烈影响，公司产品的市场价格仍处于历史相对低位。根据企业会计准则规定，经谨慎性考虑后，公司对存在减值迹象的存货计提跌价准备，资产减值损失同比下降。

4、2024 年下半年公司对外投资砺算科技（上海）有限公司，其致力于多层次（可扩展）图形渲染的芯片的研发设计，截至目前其研发工作已取得阶段性进展，首代芯片产品已正式进入流片阶段。公司对上述投资以权益法核算，报告期内确认的投资收益约-1,600 万元左右。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年1月18日